

524-AG11D-ES × 停产

TE 内部编号 4-1437536-1

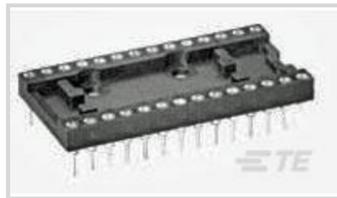
TE 内部产品描述 524-AG11D-ES=SOCKET ASSEMBLY

DIP 插座：标准，冲压成型，闭合式，金

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 接口插槽 > IC 插座 > DIP 插座 > DIP 插座：标准，冲压成型，闭合式，金



端子制造: 冲压成形

位数: 24

连接器外形: 标准

行间距: 15.24 mm [.6 in]

端子接触部电镀材料: 金 (Au)

[所有 DIP 插座：标准，冲压成型，闭合式，金 \(0\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到

印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向

垂直

行数

2

位数

24

电气特征

接触电阻

10 mΩ

绝缘电阻

5000 MΩ

主体特性

套管电镀材料

锡/铅

框架种类

已关闭

套管材料

黄铜/铜

连接器外形

标准

接触件特性

接合接触类型

四指

端子基材

铍铜合金

IC 插座类型

DIP

PCB 端子端接区域电镀材料

锡铅

端子类型	插针
端子制造	冲压成形
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子接合区域电镀材料厚度	.63 μm [25 μin]
端子额定电流 (最大值)	3 A

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
端接柱体和尾部长度的长度	3.18 mm[.125 in]

机械附件

连接器安装类型	板安装
接合对准类型	极化
接合对准	带有

壳体特性

外壳材料	聚酯
中心线 (间距)	2.54 mm[.1 in]

尺寸

产品长度	30.48 mm[1.2 in]
PCB 的外形高度	4.57 mm[.18 in]
行间距	15.24 mm[.6 in]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	Tube, 盒和管
封装数量	20

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工	受限材料超出阈值

工业和信息化部携七部委2016年第32号令

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月 (247)

SVHC候选清单的声明更新至: 2020年1月 (205)

不含REACH SVHC

卤素含量

非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。

焊接工艺能力

波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



文档

产品图纸

524-AG11D-ES=SOCKET ASSEMBLY

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D



下载查看

[ENG_CVM_CVM_4-1437536-1_C.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_4-1437536-1_C.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_4-1437536-1_C.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。